PAT-NO:

JP407074497A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07074497 A

TITLE:

FLEXIBLE WIRING BOARD AND ITS TREATMENT

PUBN-DATE:

March 17, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NISHIKAWA, JUNICHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

N/A

APPL-NO:

JP05237294

APPL-DATE: August 31, 1993

INT-CL (IPC): H05K013/00, H05K001/02

ABSTRACT:

PURPOSE: To carry out automatic mounting for a flexible printed board with high accuracy and efficiency, by previously drilling a hole at a given position in a weakly adhesive base sheet used for sticking the flexible printed board.

CONSTITUTION: As an example, in an automatic mounting machine, a flexible

printed circuit board(FPC) 2 that is temporarily stuck in a given place of a weakly adhesive base sheet 1 is pushed up by a projected part of a pin jig 5 at a given position of the automatic mounting machine through a hole 4 drilled in a given place of the base sheet 1. After the FPC board 2 is lifted up from the weakly adhesive base sheet 1, the PFC board 2 is picked or sucked by a chuck member 6 or a suction member 7 at a suitable point of the automatic mounting machine and the FPC board 2 is carried to a given position. In this way, the FPC board 2 closely stuck to the base sheet I is lifted by the pin jig 5 so

that the FPC board 2 is removed efficiently, and the automatic mounting is carried out with high accuracy and efficiency.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

DERWENT-ACC-NO:

1995-150668

DERWENT-WEEK:

199520

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Flexible wiring board mounting method - involves punching predetermined portion of fine adhesion base sheet on which FPC is stuck and removed using pin **jig**

PATENT-ASSIGNEE: SUMITOMO ELECTRIC IND CO[SUME]

PRIORITY-DATA: 1993JP-0237294 (August 31, 1993)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-

IPC

JP 07074497 A

March 17, 1995

N/A

003

H05K 013/00

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

3/17/2006, EAST Version: 2.0.3.0

JP 07074497A N/A 1993JP-0237294

August 31, 1993

INT-CL (IPC): H05K001/02, H05K013/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 07074497A

BASIC-ABSTRACT:

The method involves fixing multiple FPCs (2) temporarily on a fine adhesion

base sheet (1) using an adhesive agent (3). A punching (4) is formed on a

predetermined portion of the base sheet.

A pin **iig** (5) with a projection is inserted into the portion of the base sheet

where the punching is provided. The FPC adhered on the base sheet is later

removed from it using the pin jig.

ADVANTAGE - Removes FPC efficiently. Enables easy conveyance of FPC.

CHOSEN-DRAWING: Dwg. 1/2

TITLE-TERMS: FLEXIBLE WIRE BOARD MOUNT METHOD PUNCH

3/17/2006, EAST Version: 2.0.3.0

PREDETERMINED PORTION FINE ADHESIVE BASE SHEET FPC STICK REMOVE PIN JIG

ADDL-INDEXING-TERMS:

PCB

DERWENT-CLASS: V04

EPI-CODES: V04-Q05; V04-R05D;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1995-118375

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-74497

(43)公開日 平成7年(1995)3月17日

識別記号 庁内整理番号

Z

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 K 13/00

1/02

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 3 頁)

(21)出願番号

特願平5-237294

(71)出願人 000002130

(22)出願日

平成5年(1993)8月31日

住友電気工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

(72)発明者 西川 潤一郎

愛知県名古屋市南区菊住一丁目7番10号 住友電気工業株式会社名古屋製作所内

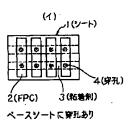
(74)代理人 弁理士 伊藤 穣 (外1名)

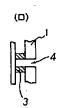
(54) 【発明の名称】 フレキシブル配線板及びその取扱い方法

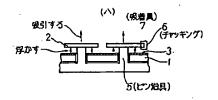
(57)【要約】

【構成】 ① 微粘着ベースシート上に複数個の配置された仮接着FPCにおいて、FPCを粘着させる微粘着ベースシートの所定位置に予め穿孔しておくこと。② 予め穿孔された微粘着ベースシートの穿孔に一致する凸部を持つピン治具を用いて、微粘着ベースシートに仮接着されたFPCをシートから取り外す、FPCの取扱い方法。

【効果】 自動実装機によるFPCの吸引・搬送又はチャキング搬送が容易になる。また、簡単な治具の使用により穿孔付き仮接着FPCからFPCを容易に剥がし、取り外しが可能。







【特許請求の範囲】

【請求項1】 微粘着ベースシート上に複数個の配置さ れたフレキシブルプリント配線板(以下、FPCとい・ う) 群において、該FPCを粘着させる微粘着ベースシ ートの所定位置に予め穿孔しておくことを特徴とする、 仮接着FPC。

【請求項2】 予め穿孔された微粘着ベースシートの穿 孔に一致する凸部を持つピン治具を用いて、微粘着べ一 スシートに仮接着されたFPCを該シートから取り外す ことを特徴とする、FPCの取扱い方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、フレキシブルプリント 配線板の自動実装を精度良くかつ効率よく行うことがで きる、仮接着FPC及びその取扱い方法に関する。詳細 には、本発明は、簡単な治具の使用により穿孔付き仮接 着FPCからFPCを容易に剥がし、効率よくFPCを 取り外すことを可能とする、仮接着FPC及びその取扱 い方法に関する。

[0002]

【従来の技術及び課題】従来、FPCについて製品の検 査・搬送等には複数の製品を取扱い、実装するときに は、1製品ずつ分離して行う方法が知られている(特開 平2-39489号公報、特開平4-264790公 報)。また、配線板の実装に際して、作製されたFPC を複数個まとめて取り扱う方法として、複数のFPCを 共通のシルク印刷非接着部を設けたベースシート(補強 板)上に仮接着したFPCを先に提案した。

【0003】しかし、このようなFPCの実装を効率よ く実施するために、該FPC群を自動実装機により吸 引、搬送する必要があるが、図2に示されるように、ベ ースシート(補強板)1に仮接着されたFPC2もその 粘着部3'の粘着性にバラツキがあり、吸引してもFP Cが外れ難い等の問題点があった。また、自動実装機に よりFPCをチャッキングで直接につかむにしてもベー スシートへ密着しているため自動装着が困難であった。 [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者は上記課題につ いて種々検討した結果、FPCを仮接着するベースシー トの所定位置に予め穿孔を設け、それと対応してベース 40 シートに密着しているFPCをピン治具で浮かすことに より、効率よくFPCを取り外すことが可能となり、そ の結果FPCの自動実装を精度良くかつ効率よく行うこ とができるを見出し、本発明を完成するに至った。

【0005】すなわち、本発明は: ① 微粘着ベースシ ート上に複数個の配置されたフレキシブルプリント配線 板(以下、FPCという)群において、該FPCを粘着 させる微粘着ベースシートの所定位置に予め穿孔してお く、仮接着FPCである。さらに、② 予め穿孔された 微粘着ベースシートの穿孔に一致する凸部を持つピン治 50

具を用いて、微粘着ベースシートに仮接着されたFPC を該シートから取り外す、FPCの取扱い方法である。 【0006】以下、本発明を図面に基づいて説明する。 図1-(イ)は、本発明の仮接着FPCの概略を示す平 面図であり、図1-(ロ)は、その部分横断面であり、 図1-(ハ)は、本発明の仮接着FPCからFPCを浮 かせて吸引、取り外す状態を示す横断面である。図1に おいて、1はFPCを仮接着させる微粘着ベースシート であり、2はFPCであり、3は粘着剤であり、4はベ 10 ースシートの所定位置に設けられた穿孔である。

【0007】また、図1-(ハ)において、5は微粘着 ベースシート1の穿孔4に凸部を突き上げてFPCを浮 かせる作用を有するピン治具であり、6は微粘着ベース シート1から浮かされたFPCをつかみ、所定の実装位 置にはめこむチャッキングであり、7は同様のFPCを 吸引して所定の実装位置にはめこむ吸引具である。

【0008】このようにすることによって、例えば自動 実装機の場合には、微粘着ベースシート1の所定位置に 仮接着しているFPCは、自動実装機(図示されていな い)のそれぞれ所定の位置に配備されているピン治具5 の凸部がベースシート1の所定位置に設けられた穿孔4 より突き上げられて、FPC2は微粘着ベースシート1 から浮き上がり、次いで上記自動実装機の適宜位置に配 設されたチャッキング6又は吸引具7により、つかみ取 られ又は吸引されて所定の位置に搬送、固定されるので ある。

[0009]

【発明の効果】本発明によると、自動実装機によるFP Cの吸引・搬送又はチャキング搬送が容易になる。ま た、簡単な治具の使用により穿孔付き仮接着FPCから FPCを容易に剥がし、効率よくFPCを取り外すこと が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】(イ)は、本発明の仮接着FPCの概略を示す 平面図であり、(ロ)は、その部分横断面であり、

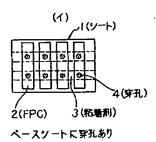
(ハ)は、本発明の仮接着FPCからFPCを浮かせて 吸引、取り外す状態を示す横断面である。

【図2】 従来の仮接着FPCの構造を示す模式図であ り、(イ)はその平面図であり、(ロ)はその部分横断 面である。

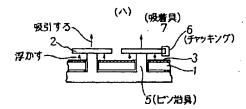
【符号の説明】

- 1 微粘着ベースシート
- 2 FPC
- 3 粘着剤
- 3' 粘着部
- 4 穿孔
- 5 ピン治具
- 6 チャッキング
- 吸引具

【図1】







【図2】

